(51) CIRCUIT BOARD

(11) 1-47090 (A) (43) 21.2.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-204758 (22) 18.5 1987

(71) SEIKO EPSON CORP (72) SATOSHI FUJIMOTO

(51) Int. Cl. H05K1/11

PURTER: To assure repeated use of the captioned capacitor without the need of a connector and without requiring a process of manufacture where conduction wiring is effected by providing resiliency such as in a spring to part of wiring as an electrode with the lid of the material and structure of a substrate.

CONSTITUTION: An electrode 2 formed integrally with a body is constructed in the form of a resilient circular arc-shaped protrusion, on the upper surface of which a conduction pattern 3 is formed. Vertical conduction of a substrate 1 with another substrate 4 is established by fixedly mounting the upper substrate 4 such that it presses down the resilient electrode 2. Such vertical conduction can be established if necessary only by positioning and fixing without the need of a connector, an external parts because of a connector being integrally formed with the circuit beard and without any particular process, thereby assuring repeated use of the captioned capacitor and hence facilitating the exchange of substrates and change of the same.



2 5 2 4 66 74 ⑲ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-47090

@Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

49公開 昭和64年(1989)2月21日

H 05 K 1/11

C-7454-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

回路基板 49発明の名称

> ②符 願 昭62-204758

❷出 頤 昭62(1987)8月18日

藤 本 砂発 明 者

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 頭 人

セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

20代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

1. 発明の名称 回路基板

2. 特許請求の範囲

自然基底上に形成された配数の一部分が、電板 **届分として基板の材料および構造によってパネ性** を有する事を特徴とした回路延板

3. 発明の詳細な技明

〔産業上の利用分野〕

本処明は電子装置に用いられる回路延板の構造 とは低に関する。

(発明の概要)

電子設置の構成部分である回路基板は、他の回 覧匹仮や、他の彼蛇素子との間に何らかの電気的 複数を必要とするが、本発明はその複数部分が、 基板の材料と構造によってパネ性を有する症候器 で構成されるものである。

(従来の技術)

電子設置は1枚の回路基板ですべての機能を構 たすことはなく、複数どうしの延板の決続や、表 示素子等の出力雄能を持つデベイスとの接続また はスイッチやセンサ等の入力設置と回路基仮の技 枕など、茯苓を組み合せた合計で全体が構成され ている。それらの徒枝のうち、回路基板と接続す るもう一つの長板または素子が、回路基板と平行 に構成されており、 2 つの間で亜直に電気的接続 をとる場合には従来より①電報をはんだづけする 方式の専題、②重直専電形のコネクタをはさむ専 31、 01 異方性点面材料をはさんだり、接着したり する母道等があった。

第3回~第5回はこれら垂直奪還をとる数の従 来技術を示したものである。第3回は①の電報を はんだづけする方式、4回は②の垂直導通型のコ ネクタをはさむ方式、第5回は回の異方性専項材 料を介する方式である。

①は項通のための医療材料と、せんだづけとい。 う気遣工程を必要とする。②では垂直尊電型のコ

ネクタと、コネクタをセットする工程を必要とす にその材料と上下電極間の母親をとるための例え ば後日や圧電等の工程を必要とする。

このように従来方式では材料および製造工程が 必要となる上、①や②の方式では、上と下の歴史 と母題をとる材料の扱り返し住がないため、不良 や交換の必要が生じた原の交換や、疑り返し使用 が容易ではなかった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明では、かかる欠点をなくし

① 点頭をとる特別の部品 (コネクタ) が不要で

②点頭をとらせるための製造工程が更らない ①接り返し使用が可能である

という特徴を実現することを目的とする。

(周盟点を解決するための手段)

本発明では、これらの目的を達成させるために ① 圧板が外部部品と専引をとるためのコネクタ用 の電極部(以下電極部と呼ぶ)が図に示す機に基

- 仮よりとび出した構造になっており、回とび出し る。②では異方性の母性材料が必要であり、さら たび分は反仮本体と同じ材質で一体構造になって むり、団構造的には円気上をとり、材質的にパネ 姓を持つものを用いることにより、亜直の母達の 一位能をパキ性を持たせた延収材料と一体のパキ性・ の位極なが受け持つことができるものである。 (東底例)

> 本発明の実施例を、第1回に従って説明する。 **示し図は本発明の回路基板の実施例の断面図で** ある。1は匹仮本体部である。2は電極部であり 1と一体構造をなしている。3は電板パターンで /

このほに本体と一体となっている2世権部が構 道的にパネ性をとれる様になった円弧状の突起と なっており、その上面に3なる母体パターンが形

第2回は、本発明の基板1と他の基板4の垂直 の収退をとった場合の実施例の新面図である。

上部の基板4がパネ性のある電極部2を押さえ: つけるほに固定される。これにより、本発明の基

仮となるもう片方の延板4との垂直の興通がとら

なお、本発明のベキ性付与の方法としては、基 仮の材質として引力性の大きい、例えば合成ゴム を用いて値メターン形成部分のみ突起させておい ても何様の効果を有する。

(発明の効果)

本勢明を用いることにより、垂直の母道が必要 な場合でも、コネクタが回路器板に一体形成され ているために、コキクタという外部都品を必要と せずに、さらに特別な工程を必要とせず、位置出 しと固定のみによって、整直の母頭をとることが できる上、ほり返し性が確保されているため、甚 仮どうしの交換やつけ換え券が容易であるという 効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明の回覧基度の実施例の断面図 であり1は広坂、2は電極部、3は電極部の群体 パターンを示す囚である.

4 は相手側の回路延板、5 は相手側の回路延板の 位後部分であり、6は上下の基板間の挿入するス ペーナである。

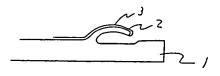
第3回~第5回は、2枚の基板間で垂直の導通 をとる場合の従来技術を示す図である。

節3回は、危税をはんだ付けする方式を示す図 であり、7は世段であり、8ははんだ付け怒のは んだである。

第 4 図は、垂直母連型のコキクタを用いる方式 を示す囚であり、9は垂直群進型のコネクタであ

が 5 図は、 異方性 存電材料を用いる方式を示す 図であり10は異方性収定材料である。

出聞人 セイコーエブソン株式会社 B (1 2/47) 代明人 弁理士 最 上



第 / 図

感が構

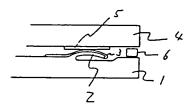
の垂直

押さえ 明の正

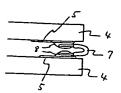
母道

ナ ⊠ の は

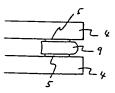
方式であ



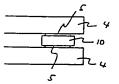
第2図



第)図



第《図



第5図